

**少量多品種対応**  
**部品管理の簡略**

ハイブリッドIC

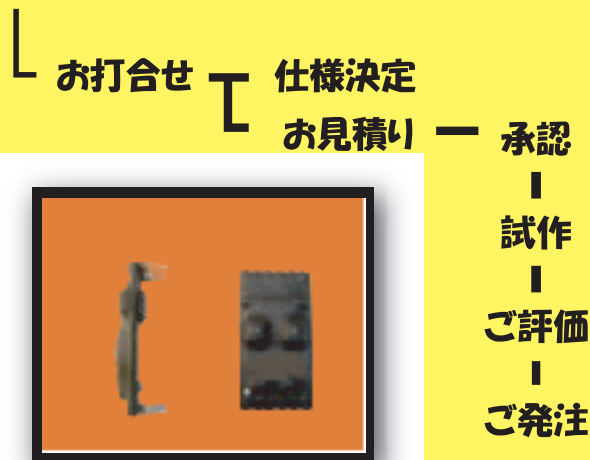
**H. I. C**

**コストダウン**  
**小型化**

- 🔥 回路設計の時間がない。
- 🔥 部品点数を減らしたい。
- 🔥 回路を小型化したい。
- 🔥 回路を部品化して大量使用したい。
- 🔥 ご希望の機能・性能をもつ製品が見つからない方・・・
  - 💡 そんな時、弊社にご相談ください。
  - 💡 回路設計から承ります。
  - 💡 センサ畑で培った技術とノウハウが生かされます。

### 発注までの手順

お問い合わせ:メール、FAX、電話等



※コストダウン等のために部品等の選定やレイアウトに要望することが御座いますが、その際にはよろしくご検討のほどお願いいたします。

回路設計からもお引き受け致します。  
仕様書をご提示ください。

